公司代码:688135　　公司简称:利扬芯片

广东利扬芯片测试股份有限公司 2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.67元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本136,400,000股,以此计算合计拟派发现金红利5,005.88万元(含税)。本年度公司现金分红占2020年度归属于母公司股东净利润的96.36%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司2020年利润分配预案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	利扬芯片	688135	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	廖诗涛	陈伟雄
办公地址	广东省东莞市万江街道莫星新丰东二路2号	广东省东莞市万江街道莫星新丰东二路2号
电话	0769-26382738	0769-26382738
电子信箱	ivan@leadyo.com	chenwx@leadyo.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内知名的独立第三方集成电路测试技术服务商,主营业务包括集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸晶圆测试服务(简称“中测”、“Chip Probing”或“CP”)、芯片成品测试服务(简称“成测”、“FinalTest”或“FT”)以及与集成电路测试相关的配套服务。

公司自成立以来,一直专注于集成电路测试领域,并在该领域积累了多项自主的核心技术,已累计研发39大类芯片测试解决方案,完成超过3,500种芯片型号的量产测试,可适用于不同终端应用场景的测试需求。公司自主研发设计的条状封装产品自动探针台、3D高频智能分类机械手等集成电路专用测试设备已运用到公司的生产实践中。公司为国内知名芯片设计公司提供中高端芯片独立第三方测试服务,产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子及工控等领域,工艺涵盖8nm、16nm、28nm等先进制程。

芯片测试在集成电路产业链中起着必不可少的作用,每颗芯片都需100%经过测试才能保证其正常使用。通过对芯片产品的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数的专业测试,才能够验证芯片是否符合设计的各项参数指标,确认在晶圆制造和芯片封装的过程中是否存在瑕疵。只有经测试合格的成品芯片才能应用于终端电子产品,真正体现出集成电路测试所扮演的守门员作用。根据芯片的实际应用领域,使用环境差异,以及终端应用对芯片品质的不同要求,公司会针对性的为客户开发不同测试深度、测试强度以及测试覆盖率的定制化Turnkey测试解决方案,以响应客户对集成电路测试的个性化性能需求和及时交付的需求。

集成电路产业链主要包含芯片设计、晶圆制造、晶圆测试、芯片封装、芯片成品测试等主要生产环节,其中,晶圆测试和芯片成品测试是公司在集成电路产业链中所处的环节,如下图所示:

公司测试的芯片产品应用于:(1)5G通讯(RF、PA、FPGA、LNA、Switch等);(2)传感器(MEMS、心率监测、生物识别、消防安全等);(3)智能可穿戴(物联网IoT、人脸识别、智慧家居等);(4)汽车电子(车联网、胎压监控、自动驾驶、ETC等);(5)计算类芯片(人工智能AI、服务器、区块链、云计算等);(6)北斗应用(雷达、导航、定位等);(7)工业类和消费类产品(医疗电子、电表应用、智能手机等);(8)信息安全(金融IC卡、加密算法、U-KEY等)。

(二)主要经营模式

1.研发模式

集成电路测试研发是基于不同类型和应用领域芯片的特点,选用最优测试平台基础上,研究芯片功能模块组成及特点,通过硬件开发和软件开发,分别设计不同模块的测试方法,搭建实验验证软硬件环境,完成测试技术的验证、确认和定型。公司的研发项目主要是根据市场驱动来进行立项,通过每年对市场需求的汇总提炼,前瞻性的开展项目研发,主要包含三个阶段:需求评估阶段、方案研发阶段及方案验收阶段。

2.采购模式

公司的采购均严格按照《采购管制程序》、《供应商管理办法》等公司规章制度执行,设有采购计划、采购实施及仓库管理三个业务模块,分别负责采购计划按收和供应商管控、对外具体实施采购和到货入库出库管理工作。公司的采购分为测试设备和测试辅料的采购。公司的测试设备主要为进口设备,测试设备的采购一部分是根据生产计划的需要按需采购,一部分是公司根据集成电路行业的发展趋势进行预见性的采购。测试辅料的采购主要按照每个具体的测试项目采取按需采购的模式采购。

3.生产模式

公司主营业务是独立第三方晶圆测试和芯片成品测试,公司主要采用以销定产的生产模式,实行订单式生产。公司在与客户签订订单后,根据订单情况进行个性化的测试方案设计及量产测试,以应对客户的差异化需求。公司建立了多维度的生产管理制度和考核机制,以测试良率、交付及时率和设备稼动率作为核心考核指标,并根据达成情况不断调整、优化生产过程,确保公司测试服务质量的持续提升。

4.销售模式

公司采用直销模式,销售部门是营销中心,营销中心的主要职责是根据公司的发展战略制定销售策略,收集各类市场信息,根据公司的经营目标制定具体的营销方案并实施对外业务洽谈与市场开拓等。营销中心设销售位置、销售经理、业务助理和客服专员。销售经理和业务助理负责新老客户的开发,组织项目实施、客户维护等;客服专员主要负责合同文件管理、跟踪项目实施、客户回款管理、收集和汇总客户意见等。

5.盈利模式

公司作为国内知名的独立第三方集成电路测试服务商,凭借自主开发的芯片测试技术、高端的芯片测试设备以及无尘化的芯片洁净测试环境,向芯片设计公司提供测试方案开发、晶圆测试、芯片成品测试等服务,从中取得收入、获得盈利。公司所从事的集成电路测试属于技术含量高、人才密集、资金密集的高科技现代服务业,公司的发展符合集成电路行业的特点和发展趋势。公司将不断地提升运营管理能力和生产效率,降低生产成本,提升自身技术水平和服务能力,增加市场份额,以期在未来获得更多的收入和利润。

(三)所好行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业属于“C制造业”门类下的“C3973集成电路制造”;根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“C制造业”门类下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司业务属于“1.新一代信息技术产业之1.2电子核心产业之1.2.4集成电路制造”。

集成电路测试行业的技术演进随着终端应用领域的变革、晶圆和封装工艺的发展而不断进步,国内集成电路测试产业经历了以下三个发展阶段:

①90年代前后,国内的无线电、半导体厂主要生产分立器件,产品型号相对单一。随着国内电子产品市场化的起步,玩具和钟表类等消费类应用以软封装(COB)为主,对品质要求不高,国内芯片测试资源相对匮乏,效率低下。一般通过对比测试方法自搭测试板进行单颗芯片测试为主,为产品做配套服务,只做Open/Short的好坏判断,成品芯片测试的需求很少,当时的测试产业尚不具有商业价值。

②2000年后,随着无锡上华、华虹NEC、中芯国际等晶圆制造工厂建成投产,受台湾地区代工模式深化的影响,芯片设计公司逐渐兴起,产品方向以智能卡、家电、数码及电脑周边应用为主。当时市场软封装和硬封装等形式共存,同时对晶圆测试和芯片成品测试的需求增加。应市场变化和客户需求,出现细分的专业测试行业,同时市场上还包括以下几种测试模式的存在:封测一体公司、晶圆代工企业配套的测试产能、IDM厂商、芯片设计公司配套的测试产能等。测试平台开始步入自动化测试(以5-10MHz/(128Pin)的ATE为主。测试产业分散,专业度有待提升,缺乏地域优势,有必要形成规模化集群效应,从而具备商业价值。

③近十年来,随着移动终端和工业智能的蓬勃发展,智能手机及其周边应用开始大规模普及,日趋复杂的医疗、工控、汽车电子、物联网及安全领域的SoC芯片成为主流,终端电子产品对芯片品质和测试专业度要求越来越严苛,专业的独立第三方芯片测试服务成为诸多知名芯片设计公司的共同选择。测试技术的迭代需要不断的资本和人才投入,对交期以及成本优势提出更高要求。

根据WSTS统计,2020年全球半导体市场销售额4,390亿美元,同比增长了6.5%。根据中国半导体行业协会统计,2020年中国集成电路产业销售额为8,848亿元,同比增长17%。其中,设计业销售额为3,778.4亿元,同比增长23.3%;制造业销售额为2,560.1亿元,同比增长19.1%;封装测试业销售额2,509.5亿元,同比增长6.8%。根据海关统计,2020年中国进口集成电路5,435亿块,同比增长22.1%;进口金额3,500.4亿美元,同比增长14.6%。2020年中国集成电路出口2,598亿块,同比增长18.8%,出口金额1,166亿美元,同比增长14.8%。

为加快推进我国集成电路产业发展,国家从财政、税收、技术和人才等多方面推出了一系列法律法规和产业政策。2020年8月,国务院发布《关于新出押促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(下称“8号文”),制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施,进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量。

集成电路专业代工模式的出现造就了产业链的专业分工,专业测试在集成电路产业链中起着成本控制和保证品质的关键作用。多PIN同测数是测试技术能力的标志,对ATE测试设备和测试方案开发能力都提出更高要求,集成电路测试行业兼具资本投入大,人才和技术壁垒高的特点。

集成电路测试行业的技术演进随着终端应用领域的变革、晶圆和封装工艺的发展而不断进步。集成电路独立第三方测试有别于其他可采用标准化的验证、抽测抽检企业,测试是芯片质量最后的保障,每颗芯片都必须经过100%测试才能交付终端电子产品的使用。随着芯片的日趋复杂,对芯片的测试已不仅仅是判断能不能用为标准的简单测试,对测试人才提出跨学科、深厚的知识储备的综合要求,尤其要具备电子电路、通信与信号系统、机械原理、软件开发等专业知识,测试需聚焦于芯片电子电路、性能、逻辑功能、信号、通信、系统应用等技术。确认芯片逻辑功能、管脚功能、读写功能等是否正确,并最终判断芯片功能和性能在不同工作条件下是否达到设计规范的要求。

随着集成电路行业在国内的快速发展,迫使专业测试加快发展,率先实现产能扩张、建立技术优势的厂商先发优势明显,有望通过规模和技术壁垒迅速拉开与竞争者的差距,迎来良好的发展契机。

2公司所处的行业地位分析及其变化情况

集成电路作为信息产业的基础与核心,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备,是电子信息产业发展的基础,是现代工业的生命线,也是改造和提升传统产业的核心技术。集成电路行业的推动作用强,倍增效应大,在推动经济发展上发挥着重要作用。

公司经过多年的发展,已发展成为国内最大的独立第三方集成电路测试基地之一。自创立之初,公司就定位于建立12英寸晶圆级测试能力,同时向下兼容8英寸晶圆级测试。公司较早地实现了多项高端芯片的测试量产,已累计研发39大类芯片测试解决方案,完成超过3,500种芯片型号的量产测试,可适用于不同终端应用场景的测试需求。

公司的主要核心技术来源于自主研发,相关技术在生产应用过程中不断升级和积累,并运用于公司的主要产品中。公司的技术先进性主要体现在两方面:一方面为针对不同的芯片,自主开发和设计集成电路测试方案的能力;另一方面为公司通过对测试设备进行定制改进,以适应测试方案,并完成大规模批量测试,解决测试准确性和效率成本问题。公司对集成电路测试领域核心技术的发展持续关注和跟踪并深入研究开发,通过不断加大技术研究和产品开发投入力度,对公司的技术不断进行改进和创新,公司的技术水平得到了很大的提高和改善。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年以来,集成电路行业的发展又体现出一些新的特征,这些新特征的出现,对细分的集成电路测试行业而言,是发展的良机。

①专业化分工趋势越来越明显,传统的IDM模式压力日益加大

全球集成电路相关企业主要分为两类,第一类是涵盖了集成电路设计、制造以及封装、测试为一体的垂直整合型公司,也被称作为IDM公司,例如英特尔、索尼、海力士、美光等,其经营模式都是垂直整合型为主,即在公司内部完成芯片设计、制造、封装、测试的每一环节,业务流程包括半导体制造的整个过程。在IDM模式下公司需要投入大量的资金建立生产工厂和购买设备,承担芯片制造的全过程,同时还要持续投入巨额研发资金追赶先进工艺,风险高、资产重。集成电路行业的第二类模式是Fabless模式,即芯片设计公司仅从事芯片设计工作,然后将芯片制造、封装、测试等工作全部委托于第三方代工的模式,例如华为海思、美国超威半导体(AMD)、汇顶科技、豪威科技等,Fabless模式起源于台积电。

上个世纪八十年代末,台积电成立,专注于芯片制造即晶圆制造环节,专业化的分工铸就了台积电的行业领导地位。近期,传统的IDM图像传感器公司索尼,也历史性的首次将图像传感器交给了台积电代工,再次证明了集成电路行业的专业化分工趋势的优势在强化,而传统的IDM模式的压力日益增大。

随着消费电子的快速发展,新兴技术更迭迅速、更加追求市场领先的特点,传统的IDM模式在跟上先进工艺的道路上越走越难,集成电路行业这一专业化、分工化的趋势意味着会有越来越多的晶圆制造和集成电路测试订单从传统的IDM产商流出,对公司专注集成电路测试细分领域的经营模式构成持续的利好。

②集成电路Chipless商业模式的兴起

所谓Chipless模式,就是以苹果、华为这类拥有巨大终端产品市场的品牌公司,成立专门的芯片设计团队进行自主芯片的设计和研发,同时掌握前端的芯片设计和后端应用两大关键环节,并将中间的芯片制造、封装、测试环节委托专业化的代工厂完成的商业模式。

在中国大陆市场,Chipless模式的兴起表现得极为明显。以格力、阿里、小米、美的为代表的,掌握着巨大终端产品或终端应用的企业纷纷进入芯片设计行业,大力投入适用于自家产品的专业芯片及自有系统级芯片(SoC)的研发和设计,以图减少对传统IDM模式企业的依赖,使得IDM模式占据的市场份额将进一步减少,而专业分工模式市场份额将增大,进而使得独立第三方测试企业的市场份额将进一步扩大,有利于公司的发展。

③中国大陆晶圆厂加大投资力度,产能快速扩张

受益于集成电路产业加速向中国大陆转移的趋势,中国大陆作为全球最大的集成电路终端产品消费市场,国际产能不断向中国大陆转移,包括中芯国际、华虹宏力、武汉新鑫、三星、台积电、海力士等中资、外资集成电路企业纷纷在中国投资建设晶圆制造厂。晶圆制造的本土化趋势明显,这将有利于晶圆测试行业的发展。

④大陆芯片设计公司迎来大发展时代,测试需求将跟随发展

近年来,集成电路测试行业发展迅速,中国大陆的芯片设计公司迎来高速成长,根据中国半导体行业协会统计,2020年的销售额IC设计销售为3,778.4亿元,增长了23.3%。但是独立第三方测试占整个集成电路产业规模仍然较小,无法满足越来越多IC设计公司的验证扩标和量产化测试需求,而这一现状已日益成为我国集成电路产业发展的一个瓶颈。

⑤高端芯片的测试费用占比呈明显上升趋势

2017年开始,大数据、云计算、人工智能、新能源汽车、区块链等新兴终端应用的出现,半导体行业进入了多种新型需求同时爆发的新一轮上行周期,这一趋势在2019年5G建设,可穿戴设备兴起的加持下变得更加明显。在这一趋势下,芯片产品进入高性能CPU、GPU、NPU、DSP、FPGA等超大规模系统级芯片时代,高端芯片产品对测试验证依赖度和品质要求越来越高,集成电路产品在晶圆测试和芯片成品测试上的花费水涨船高,根据台湾工研院的统计,IC专业测试成本约占到IC设计部收的6%-8%。市场对独立的、专业的测试服务机构的需求越来越迫切,为集成电路测试行业带来了新的发展动力和巨大商机。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,092,105,824.66	580,008,177.05	88.29	408,571,985.53
营业收入	252,825,408.92	232,013,365.71	8.97	138,381,415.93
归属于上市公司股东的净利润	51,947,231.14	60,837,907.16	-14.61	15,927,095.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,733,922.75	58,609,568.82	-21.97	13,168,577.30
归属于上市公司股东的净资产	976,377,527.00	453,481,676.65	115.31	357,626,567.37
经营活动产生的现金流量净额	105,365,346.34	151,347,136.51	-30.38	42,996,081.73
基本每股收益(元/股)	0.49	0.61	-19.67	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.61	-19.67	0.16
加权平均净资产收益率(%)	10.01	15.56	减少5.55个百分点	4.56
研发投入占营业收入的比例(%)	9.80	9.48	增加0.32个百分点	9.08

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	51,538,469.71	72,854,676.59	51,541,822.4	76,890,440.22
归属于上市公司股东的净利润	6,446,589.25	20,496,411.76	3,643,752.71	21,360,477.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,903,297.90	19,981,723.19	2,909,854.41	16,939,047.25
经营活动产生的现金流量净额	16,667,390.79	33,136,951.59	27,031,448.67	28,529,555.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,509
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,681
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
黄江	0	41,343,800	30.31	41,343,800	41,343,800	无	0	境内自然人
瞿昊	0	6,918,400	5.07	6,918,400	6,918,400	无	0	境内自然人
张利平	0	6,818,400	5.00	6,818,400	6,818,400	无	0	境内自然人
黄主	0	4,362,000	3.20	4,362,000	4,362,000	无	0	境内自然人
徐杰锋	0	3,850,000	2.82	3,850,000	3,850,000	无	0	境内自然人
广发证券资管-工商银行-广发原驰·利扬芯片战略配售1号集合资产管理计划	0	3,410,000	2.50	3,410,000	3,410,000	无	0	其他
供振辉	0	2,691,800	1.97	2,691,800	2,691,800	无	0	境内自然人
深圳市达晨创坤股权投资企业(有限合伙)	0	2,500,000	1.83	2,500,000	2,500,000	无	0	境内非国有法人
袁金钰	0	2,458,000	1.80	2,458,000	2,458,000	无	0	境内自然人
潘家明	0	2,317,800	1.70	2,317,800	2,317,800	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　1.上述前十名股东持股情况中,股东黄江先生与黄主先生系兄弟关系及一致行动人关系,除此之外,公司其他前十名股东间无关联关系或一致行动关系。

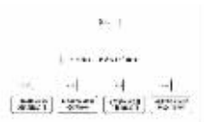
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

详见公司《2020年年度报告》第四节之一“经营情况讨论与分析”所述。

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月5日,财政部发布修订的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。公司自2020年1月1日起实施,并按照有关衔接规定进行了处理,根据修订后的准则规定,首次执行该准则不涉及对公司以前年度的追溯调整。

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将东莞市利致软件科技有限公司(以下简称东莞利致公司)、东莞利扬芯片测试有限公司(以下简称东莞利扬公司)、上海利扬创芯片测试有限公司(以下简称上海利扬公司)、利扬芯片(香港)测试有限公司(以下简称香港利扬公司)4家子公司纳入合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

证券代码:688135　证券简称:利扬芯片　公告编号:2021-014

广东利扬芯片测试股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.机构信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师	1,859人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	737人	
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	*1	

*1:按照证监会行业分类,本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下:制造业382,信息传输、软件和信息技术服务业38,批发和零售业17,电力、热力、燃气及水生产和供应业10,房地产业10,建筑业9,交通运输、仓储和邮政业8,金融业7,文化、体育和娱乐业7,租赁和商务服务业7,水利、环境和公共设施管理业6,农、林、牧、渔业3,科学研究和技术服务业2,采矿业2,住宿和餐饮业1,教育1,综合1。

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	叶涵	2015年	2015年	2019年	2021年	签署雄帝科技、捷顺科技,2020年年报;
签字注册会计师	叶涵	2015年	2015年	2019年	2021年	签署雄帝科技、捷顺科技,2020年年报;
	孟娜	2017年	2012年	2020年	2020年	签署五方光电、博敏电子2020年年报;
质量控制复核人	赵海荣	1999年	1998年	2009年	2020年	2020年度,复核梦网科技、宏达股份2019年度审计报告;2019年度,签署三雅股份、麒盛科技、美盛文化、铂萨科技、天宇股份、泰林生物等上市公司2018年度审计报告;复核梦网科技、易事特2018年度审计报告。2018年度,签署麒盛科技、亚太药业、美盛文化、铂萨科技、天宇股份、泰林生物等上市公司2017年度审计报告;复核同花顺、章源钨业2017年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	叶涵	无	无	无	无
2	孟娜	无	无	无	无
3	赵海荣	无	无	无	无

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。2020年度财务审计费用为人民币50万元(不含税)。公司2019年度财务审计费用为人民币25万元(不含税)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,公司董事会审计委员会一致同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2020年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,很好地完成了公司的审计工作任务,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上,我们同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构事项的议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务职业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2021年度财务报告审计的工作需求。公司本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(三)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第二十八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,同意提交股东大会审议并授权管理层决定其2021年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。

(四)公司监事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第二届监事会第十四次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在对公司的审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:688135　证券简称:利扬芯片　公告编号:2021-009

广东利扬芯片测试股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”或“利扬芯片”)于2021年4月27日召开第二届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议通知已于2021年4月16日以书面、电话方式送达公司全体监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席张利平先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1.审议通过《关于(公司2020年度监事会工作报告)的议案》

2020年,监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定,认真履行各项职权和义务,在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守,加强对公司财务状况及公司董事、高管履职情况的监督,切实维护公司和股东利益。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票;

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

监事会认为:公司编制的《2020年度财务决算报告》真实准确的反映了公司2020年度经营状况和财务状况。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于(2021年度财务预算报告)的议案》

公司在总结2020年经营情况和分析2020年经营形势的基础上,结合公司2021年度经营目标、战略发展规划,编制了公司《2021年度财务预算报告》,监事会同意公司2021年度财务预算报告事项。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于(2020年度报告)及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》等有关要求,公司监事会对公司《2020年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年度报告的内容和格式符合相关规定,未发现公司2020年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2020年度报告基本上真实地反映出公司2020年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年度报告的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为,公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求,不存在损害公司及股东整体利益的情形,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《2020年年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在对公司的审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于监事薪酬方案的方案》

公司监事薪酬方案结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标,并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素,秉持公开、公平、公正的原则,有利于强化公司监事勤勉尽责,促进公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案全体监事回避表决,